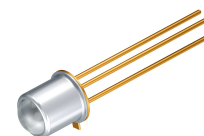


Silicon NPN Phototransistor

NPN-Silizium-Fototransistor

Version 1.2

BPY 62



Features:

- **Spectral range of sensitivity:** (typ) 400 ... 1100 nm
- **Package:** Metal Can (TO-18), hermetically sealed
- **Special:** Base connection
- Suitable up to 125 °C
- High photosensitivity
- Available in groups

Applications

- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Besondere Merkmale:

- **Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:** (typ) 400 ... 1100 nm
- **Gehäuse:** Metall Gehäuse (TO-18), hermetisch dicht
- **Besonderheit:** Basisanschluss
- Geeignet bis 125 °C
- Hohe Fotoempfindlichkeit
- Gruppiert lieferbar

Anwendungen

- Lichtschranken
- Industrieelektronik
- Messen / Steuern / Regeln

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Photocurrent Fotostrom $\lambda = 950 \text{ nm}, E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2,$ $V_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_{PCE} [\mu\text{A}]$	Ordering Code Bestellnummer
BPY 62	≥ 500	Q60215Y0062
BPY 62-3/4	800 ... 2500	Q62702P5198
BPY 62-4	1250 ... 2500	Q60215Y1113

Note: Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1)

Anm.: Nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1)

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ °C}$)**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 125	°C
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung	V_{CE}	35	V
Collector current Kollektorstrom	I_C	100	mA
Collector surge current Kollektorspitzenstrom ($\tau < 10\ \mu\text{s}$)	I_{CS}	200	mA
Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung	V_{EC}	7	V
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	200	mW

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung		Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	(typ)	$\lambda_{S\ max}$	830	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	(typ)	$\lambda_{10\%}$	(typ) 400 ... 1100	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	(typ)	A	0.11	mm ²
Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche	(typ)	L x W	(typ) 0.55 x 0.55	mm x mm
Half angle Halbwinkel	(typ)	φ	± 8	°
Photocurrent of collector-base photodiode Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode ($\lambda = 950\ \text{nm}$, $E_e = 0.5\ \text{mW/cm}^2$, $V_{CB} = 5\ \text{V}$)	(typ)	I_{PCB}	5.5	μA
Photocurrent of collector-base photodiode Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode ($E_V = 1000\ \text{lx}$, Std. Light A, $V_{CB} = 5\ \text{V}$)	(typ)	I_{PCB}	17	μA
Capacitance Kapazität ($V_{CE} = 0\ \text{V}$, $f = 1\ \text{MHz}$, $E = 0$)	(typ)	C_{CE}	7.5	pF

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Capacitance Kapazität (typ) ($V_{CB} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$)	C_{CB}	14	pF
Capacitance Kapazität (typ) ($V_{EB} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$)	C_{EB}	19	pF
Dark current Dunkelstrom (typ (max)) ($V_{CE} = 20\text{ V}$, $E = 0$)	I_{CE0}	1 (≤ 50)	nA

Grouping ($T_A = 25\text{ °C}$, $\lambda = 950\text{ nm}$)

Gruppierung

Group Gruppe	Min Photocurrent Min Fotostrom $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE, min} [\mu\text{A}]$	Max Photocurrent Max Fotostrom $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE, max} [\mu\text{A}]$	Typ Photocurrent Typ Fotostrom $E_V = 1000\text{ lx, Std. Light A, } V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE} [\mu\text{A}]$	Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit $I_C = 1\text{ mA, } V_{CC} = 5\text{ V, } R_L = 1\text{ k}\Omega$ $t_r, t_f [\mu\text{s}]$
BPY 62-2	500	1000	2400	5
BPY 62-3	800	1600	3800	7
BPY 62-4	1250	2500	5800	9
BPY 62-5	2000		9600	12

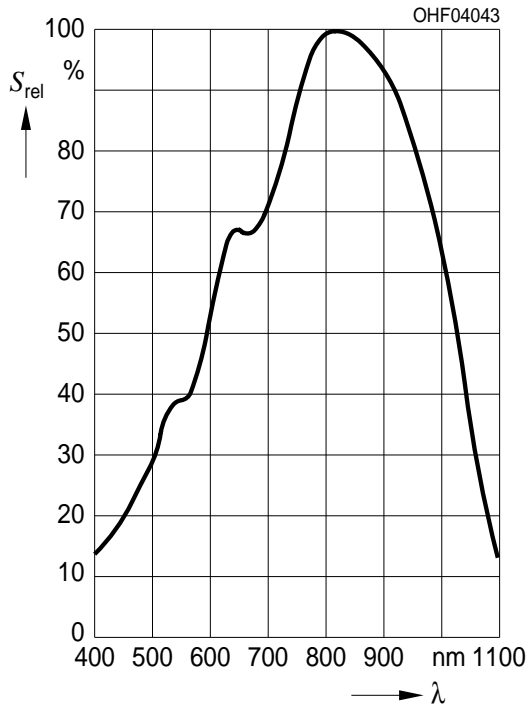
Group Gruppe	Collector-emitter saturation voltage Kollektor-Emitter Sättigungsspannung $I_C = I_{PCEmin} \times 0.3$, $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ $V_{CEsat} [\text{mV}]$	Current gain Stromverstärkung $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2, V_{CE} = 5\text{ V}$ I_{PCE} / I_{PCB}
BPY 62-2	150	140
BPY 62-3	150	220
BPY 62-4	160	340
BPY 62-5	180	550

Note.: I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group.

Anm.: I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe.

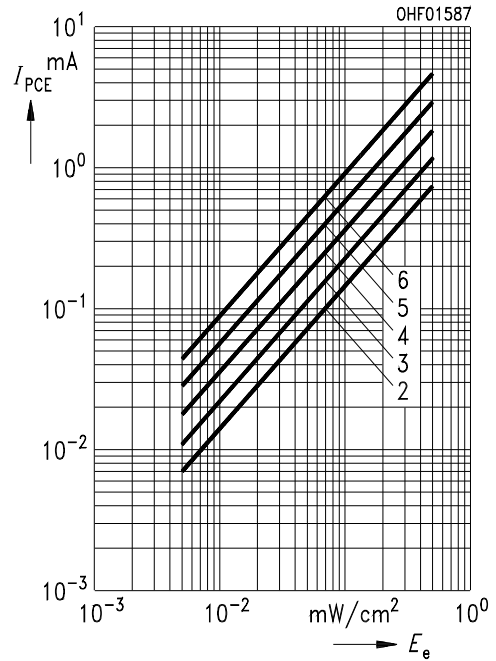
Relative Spectral Sensitivity ^{1) page 11}
Relative spektrale Empfindlichkeit ^{1) Seite 11}

$S_{rel} = f(\lambda)$



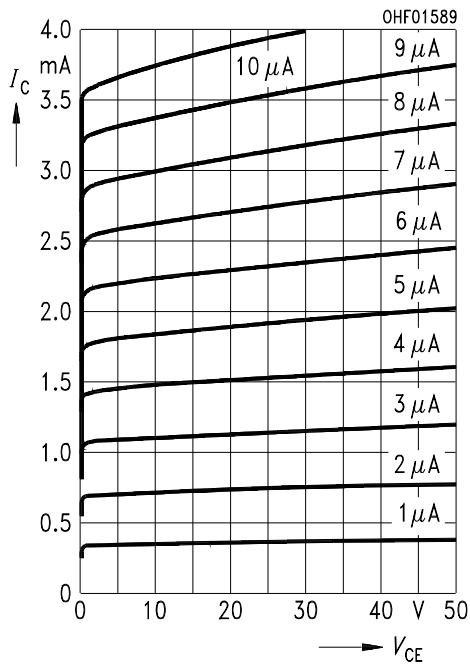
Photocurrent ^{1) page 11}
Fotostrom ^{1) Seite 11}

$I_{PCE} = f(E_e), V_{CE} = 5 V$



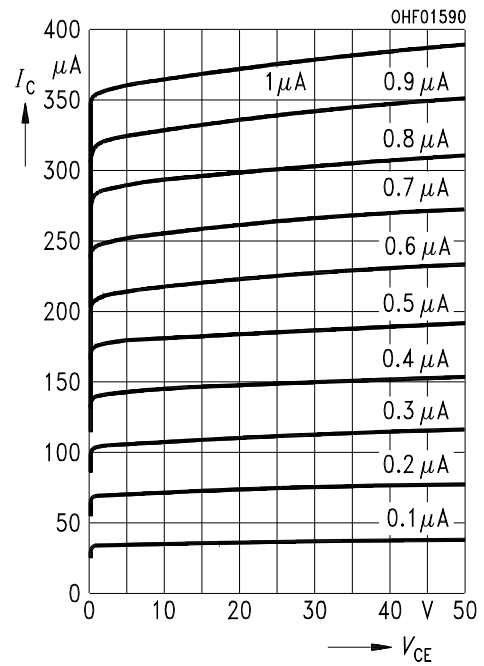
Collector Current ^{1) page 11}
Kollektorstrom ^{1) Seite 11}

$I_C = f(V_{CE}), I_B = \text{Parameter}$



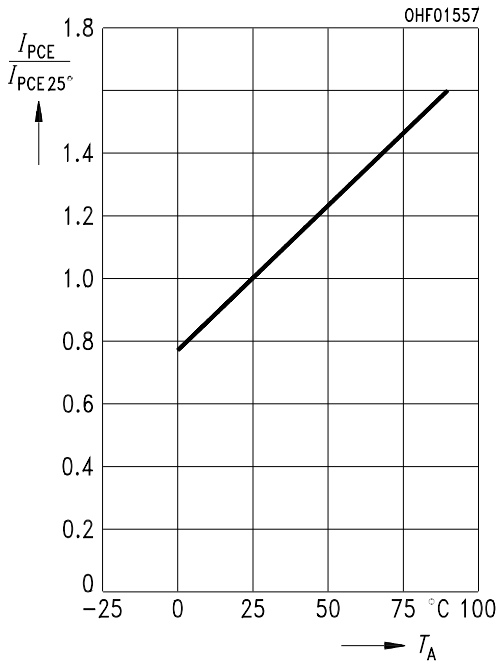
Collector Current ^{1) page 11}
Kollektorstrom ^{1) Seite 11}

$I_C = f(V_{CE}), I_B = \text{Parameter}$



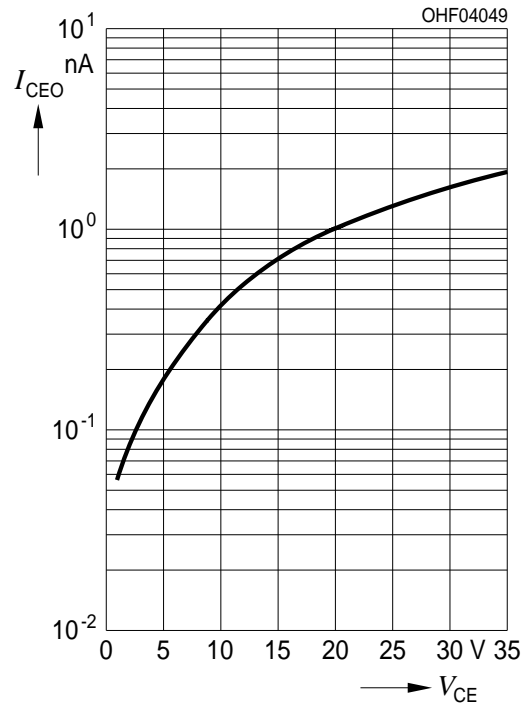
Photocurrent ^{1) page 11}
Fotostrom ^{1) Seite 11}

$I_{PCE} / I_{PCE}(25^\circ\text{C}) = f(T_A), V_{CE} = 5\text{ V}$



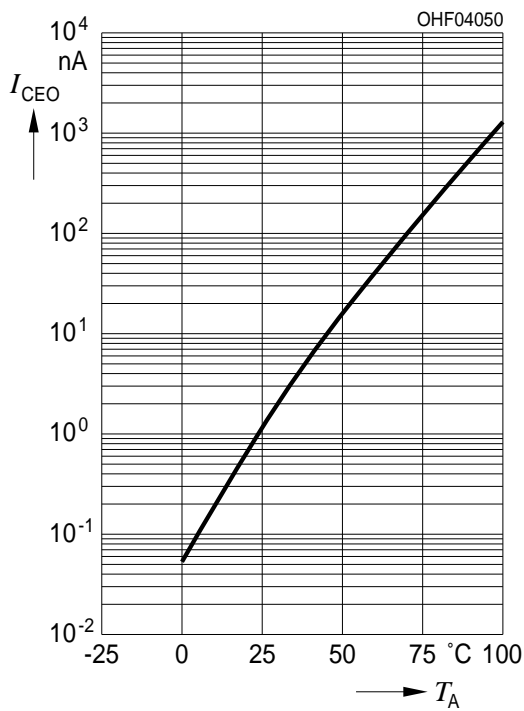
Dark Current ^{1) page 11}
Dunkelstrom ^{1) Seite 11}

$I_{CEO} = f(V_{CE}), E = 0$



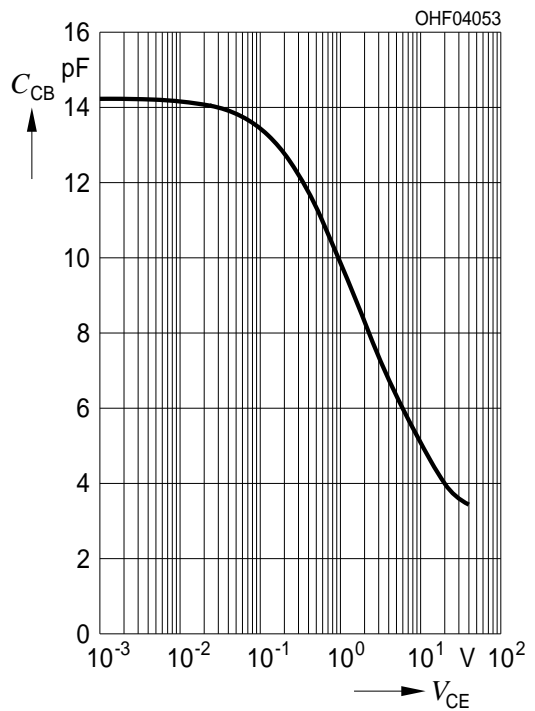
Dark Current ^{1) page 11}
Dunkelstrom ^{1) Seite 11}

$I_{CEO} = f(T_A), E = 0$



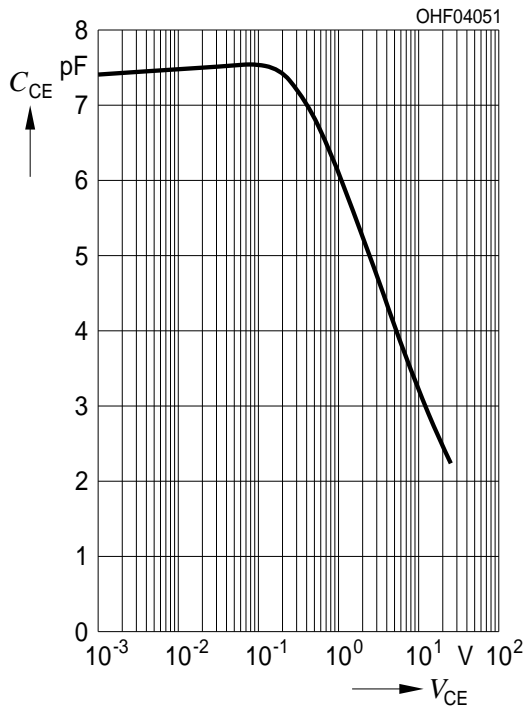
Collector-Base Capacitance ^{1) page 11}
Kollektor-Basis Kapazität ^{1) Seite 11}

$C_{CB} = f(V_{CB}), f = 1\text{ MHz}, E = 0$



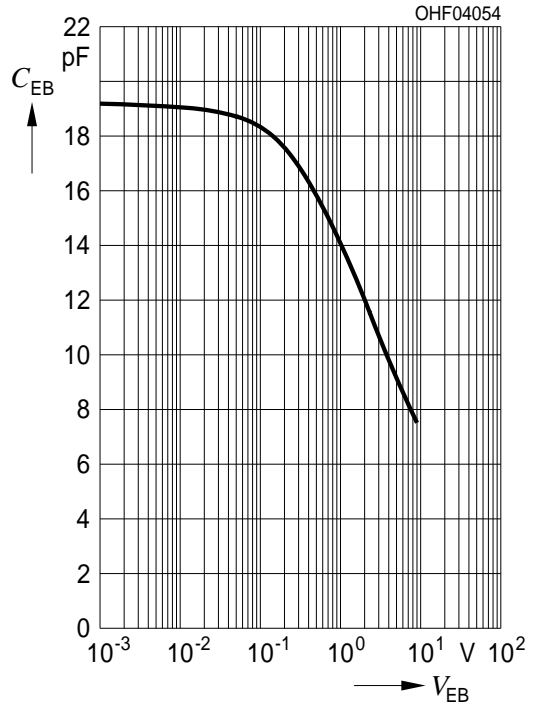
Collector-Emitter Capacitance ^{1) page 11}
Kollektor-Emitter Kapazität ^{1) Seite 11}

$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



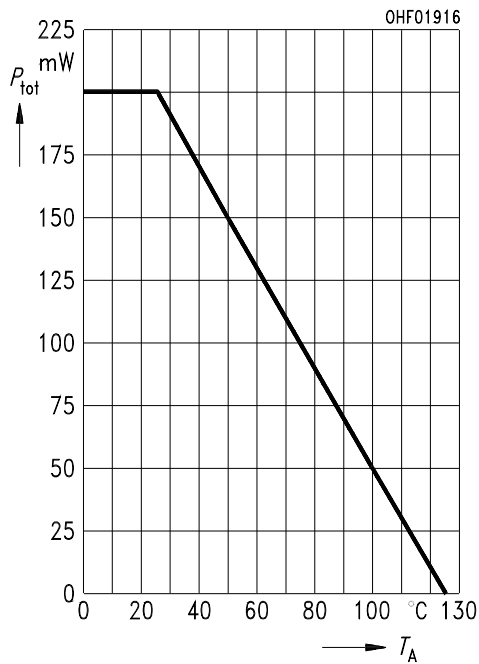
Emitter-Base Capacitance ^{1) page 11}
Emitter-Basis Kapazität ^{1) Seite 11}

$C_{EB} = f(V_{EB}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



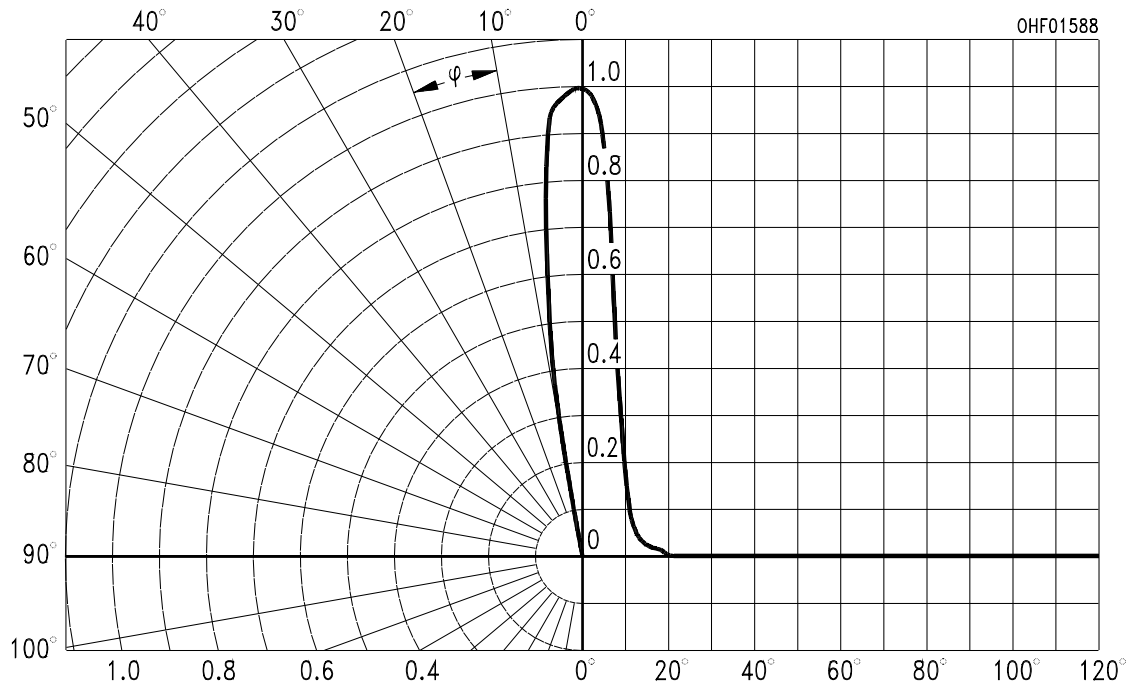
Total Power Dissipation
Verlustleistung

$P_{tot} = f(T_A)$

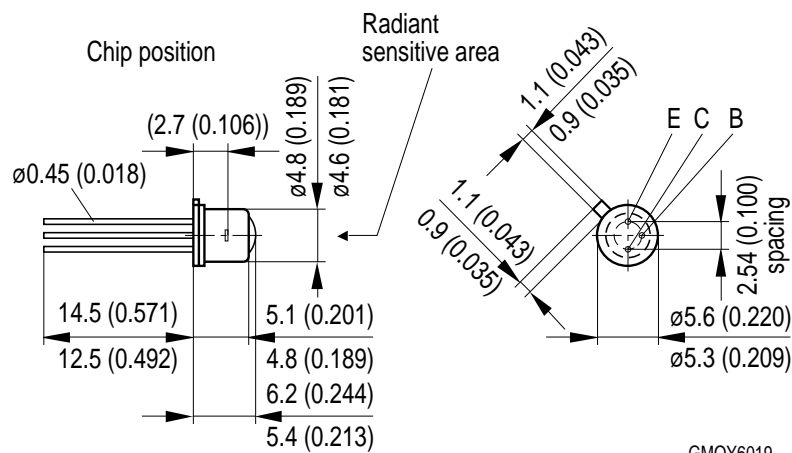


Directional Characteristics ^{1) page 11}
Winkeldiagramm ^{1) Seite 11}

$S_{rel} = f(\phi)$



Package Outline
Maßzeichnung

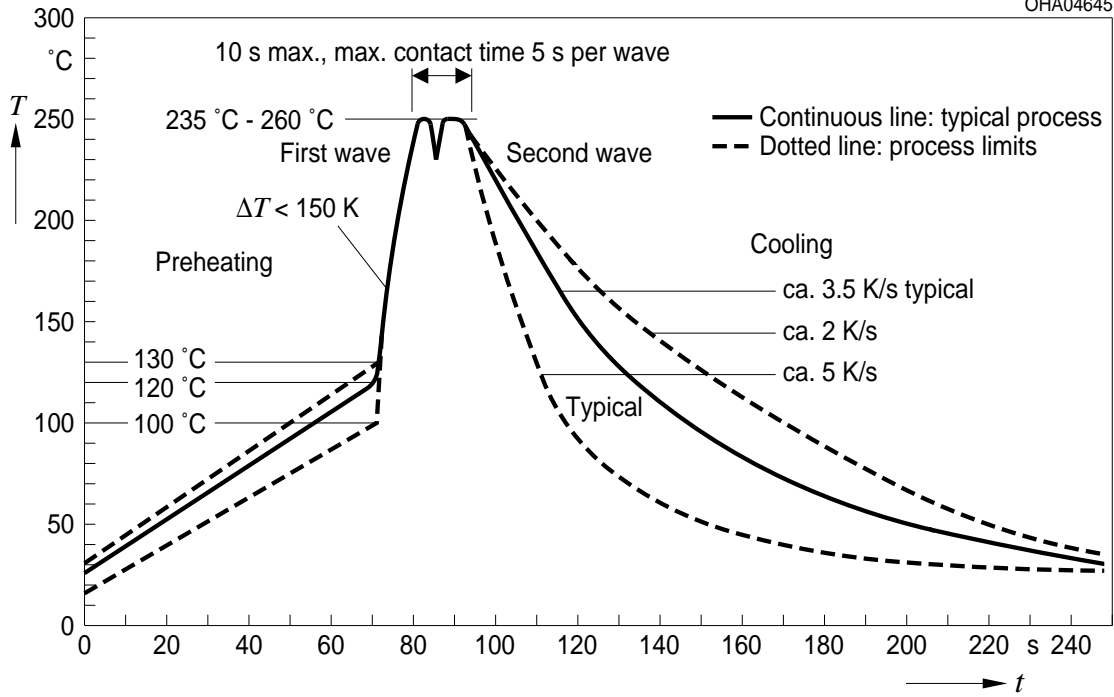


Dimensions in mm (inch). | Maße in mm (inch).

TTW Soldering
Wellenlöten (TTW)

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW

OHA04645



Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

¹⁾ **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Glossar

¹⁾ **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。